

檔 號：

保存年限：

臺中市政府教育局 函

地址：42007臺中市豐原區陽明街36號(教育局)

承辦人：李信毅

電話：04-22289111~54504

傳真：04-25263476

電子信箱：lixinyi7325@gmail.com

受文者：臺中市立臺中第二高級中等學校

發文日期：中華民國107年9月4日

發文字號：中市教終字第1070077382號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明四(1070077382_Attach01.docx、1070077382_Attach02.docx、1070077382_Attach03.docx、1070077382_Attach04.jpg)

主旨：有關本府辦理「2018台灣設計展」，請踴躍鼓勵所屬教職員工及學生前往參觀，請查照。

說明：

一、依據本府107年8月30日府授文源字第1070194958號函辦理。

二、邁入第16年的台灣設計展，今年以「軟：硬—超越想像的產業未來」為主題，透過「軟」、「硬」間的對話，以未來為軸線，從數位科技、智慧材料、職人工藝及城市設計等多元面向，以在臺中文化創意產業園區的8大展館，以及在葫蘆墩、東勢的2大衛星展，並結合國際論壇等周邊活動，呈現擁有製造硬底子及設計軟實力的大臺中特色。

三、旨揭「2018台灣設計展」時間、地點如下：

(一)時間：即日起至107年9月16日(星期日)止。

(二)地點：臺中文化創意產業園區。

(三)詳細展覽資訊，請至「2018台灣設計展」官網查詢(htt

教務處

收文:107/09/04



1070006713

有附件



p://2018.designexpo.org.tw/)。

四、檢附「2018台灣設計展」交通資訊及國際論壇活動資訊各
1份。

正本：國立高級中等學校、國立高級中等學校國中部、臺中市各市立高級中等學校、臺中市各市立國民中學、臺中市各市立國民小學、臺中市各私立高級中等學校、臺中市各私立國民中小學

副本：本局終身教育科

2018-09-04
14:43:30
電子印章

裝



訂



46 線